Особенности туннелирования электронов кремния через окисный слой в сильном поле

© В.А. Федирко, В.Д. Шадрин

Московский государственный технологический университет, 101472 Москва, Россия

(Поступила в Редакцию 12 июля 1996 г.)

В последнее время активно исследуются микровакуумные устройства с полевым эмиттером [1–4] в качестве элементной базы нового класса интегральных электронных и электронно-оптических приборов. Одним из перспективных материалов для создания микрокатодных структур является кремний, позволяющий воспользоваться развитой групповой технологией [5,6].

Важнейшей характеристикой микрокатода служит его эмиссионная способность, которая определяется туннелированием электронов в сильном приповерхностном поле. При исследовании автоэлектронной эмиссии из кремния необходимо учитывать наличие на его поверхности тонкого слоя естественного окисла. Кроме того, в ряде случаев тонкая окисная пленка на поверхности кремниевого автокатода создается технологически для повышения его стабильности и долговечности [7]. Электрическое поле у эмитирующей поверхности превышает 10⁷V/cm. В этих условиях заметную роль может играть туннелирование по состояниям, энергия которых в существенной области пространства лежит глубоко в запрещенной зоне окисла [8]. Адекватное описание таких состояний достигается в рамках четырехзонной модели [9]. При этом, однако, возникают проблемы сшивки огибающих блоховских функций на границах кремний-окисел и окисел-вакуум. Также требует анализа роль электронов различных долин кремния при туннелировании через заданную кристаллическую поверхность.

Расчет туннелирования через сложный потенциальный барьер, возникающий в системе кремний– окисел–вакуум, для широкого диапазона энергией возможен, разумеется, только численно. В настоящей работе исследуются перечисленные проблемы и строится приближенная модель, учитывающая особенности туннелирования электронов проводимости кремния через тонкий окисный слой в сильном поле. На основе развитой модели был разработан алгоритм численного расчета туннельной прозрачности и рассчитывалась энергетическая зависимость туннельной прозрачности в широком диапазоне энергий для тянущих полей ~ $10^7 - 10^8$ V/cm.

1. Приближенное уравнение для огибающей блоховской функции зоны проводимости окисла

Будем рассматривать туннелирование с грани (001) кремния. Эта кристаллическая ориентация плоскости эмиттера обычно используется в реальных структурах. Если считать систему кремний-окисел трансляционно инвариантой в плоскости раздела, то в процессе туннелирования сохраняется с точностью до вектора обратной решетки составляющая волнового вектора электрона в плоскости раздела.

Как известно, энергетические долины зоны проводимости кремния расположены вдоль кристаллографических осей [100], [010], [001]. Окисную пленку можно считать прямозонным полупроводником с энергией электронного сродства $\psi_{\text{ox}} = 0.9 \,\text{eV} \, [10,11],$ запрещенной зоной $E_{gox} = 9 \,\mathrm{eV}$ и эффективной массой на дне зоны проводимости $m_{\text{ox}} = (0.4 - 1.0)m_0$, где *m*₀ — масса свободного электрона [10–12]. Поэтому туннелирование без рассеяния импульса возможно лишь из двух эквивалентных долин, расположенных на оси [001]. В дальнейшем будут рассматриваться только электроны этих долин. Как будет показано далее, вклад остальных долин в туннелирование (с рассеянием импульса) мал. Роль последних сводится поэтому к переносу электронов к поверхности и их перераспределению.

Исходя из изотропной четырехзонной модели [9], положим массу тяжелых дырок $m_{hh} = \infty$ и пренебрежем спин-орбитальным расщеплением. Для огибающих блоховских функций зоны прводимости

$$\psi_c(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k}\boldsymbol{\rho})\varphi_c(z) \tag{1}$$

и трех валентных подзон X, Y и Z типа симметрии

$$\psi_{v}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} \varphi_{x}(z) \\ \varphi_{y}(z) \\ \varphi_{z}(z) \end{bmatrix} e^{i\mathbf{k}_{\parallel}\boldsymbol{\rho}}$$
(2)

имеем систему уравнений [9]

$$[E - V(z)]\varphi_c + i\hbar S \operatorname{div}\varphi_v(\mathbf{r}) = 0,$$

$$[E + E_g - V(z)]\varphi_v + i\hbar S \operatorname{grad}\varphi_c = 0.$$
(3)

Здесь \mathbf{k}_{\parallel} — компонента волнового вектора электрона, параллельная плоскости окисного слоя, $\mathbf{r} = (\boldsymbol{\rho}, z)$, где $\boldsymbol{\rho}$ — радиус-вектор в плоскости слоя, z — координата в перпендикулярном направлении, энергия E отсчитывается от дна зоны проводимости, $S = \sqrt{E_{gox}/2m_{ox}}, m_{ox}$ — эффективная масса электрона на дне зоны проводимости окисла, V(z) потенциальная энергия.

Вводя

$$\varphi_{\parallel}(z) = \begin{bmatrix} \varphi_x(z) \\ \varphi_y(z) \end{bmatrix}$$

и выражая $\varphi_z(z)$ и $\varphi_{\parallel}(z)$ через $\varphi_c(z)$, получим из (3) после несложных преобразований

$$\frac{\hbar^2}{2m_{\text{ox}}} \left[E + E_{gox} - V(z) \right] \frac{d}{dz}$$

$$\times \left[\frac{d\varphi_c(z)}{dz} \left(E + E_{gox} - V(z) \right)^{-1} \right] + E_{gox}^{-1}$$

$$\times \left[\left(E - V(z) \right) \left(E + E_{gox} - V(z) \right) - \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_{\text{ox}}} E_{gox} \right] \varphi_c(z) = 0.$$
(4)

В тех случаях, когда можно считать, что в существенных областях

$$\left|\frac{d}{dz}\left[\ln(E+E_{gox}-V)\right]\left|\frac{d\varphi_c}{dz}\right| \ll \left|\frac{d^2\varphi_c}{dz^2}\right|$$
(5)

уравнение (4) упрощается, получаем

$$\frac{\hbar^2}{2m_{\text{ox}}} \frac{d^2 \varphi_c}{dz^2} E_{gox}^{-1}$$

$$\times \left[(E-V)(E+E_{gox}-V) - E_{gox} \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_{\text{ox}}} \right] \varphi_c = 0. \quad (6)$$

Если отсчитывать энергию от середины запрещенной зоны

$$E' = E + E_{gox}/2,\tag{7}$$

уравнение (6) перепишется в виде

$$\frac{\hbar^{2}}{2m_{\rm ox}} \frac{d^{2}\varphi_{c}}{dz^{2}} \times \frac{\left(E' - V(z)\right)^{2} - \left(E_{gox}^{2}/4\right) - \left(E_{gox}\hbar^{2}k_{\parallel}^{2}/2m_{\rm ox}\right)}{E_{gox}}\varphi_{c} = 0.$$
(8)

Для $E = E_{gox}/2$ и $V(z) = -eF_{gox}z$, где F_{ox} — электрическое поле в окисле, условие (5) можно заменить неравенством

$$\frac{eF_{\rm ox}}{eF_{\rm ox}z + (E_{gox}/2)} \left|k(z)\right| \ll k^2(z),\tag{9}$$

где мы положили

$$k(z) = \sqrt{F_{\rm ox} z + E_{gox}/2 - (\hbar^2 S^2 k^2/\hbar S)}$$

считая для оценки $\varphi_c(z) \approx \exp(\mp \int k(z)dz)$. Оценивая (9) при $k_{\parallel} = 0$, получим неравенство

$$\left(eF_{\rm ox}z + (E_{gox}/2)\right) \gg \sqrt{eF\hbar S},$$

которое выполняется, если

$$F_{\rm ox} \ll F_c = E_{gox}^2 / 4\hbar S. \tag{10}$$

Для $E_{gox} \approx 9 \,\mathrm{eV}, m_{ox} \cong m_0$ критическое поле $F_c \cong 7 \cdot 10^8 \,\mathrm{V/cm}$. Поле в окисле в реальных автокатодах значительно меньше F_c , поэтому уравнения (6), (8) хорошо описывают процессы туннелирования через окисел. Эти уравнения содержат лишь одну волновую функцию $\varphi_c(z)$, что значительно упрощает расчеты.

Проблемы сшивки огибающих блоховских функций рассматривались в ряде работ [13–16]. Наиболее распространенный прием состоит в добавлении δ образного потенциала, локализованного на границе раздела. Для рассматриваемой системы мы будем, следуя [13], использовать однородные граничные условия на поверхности раздела $z = z_b$ как для границы кремний-окисел, так и для границы окиселвакуум. В принятой геометрии они имеют вид

$$\varphi_c(z) \Big|_{z_b=0} = \varphi_c(z) \Big|_{z_b=0},$$

$$\frac{1}{m_z} \frac{d\varphi_c(z)}{dz} \Big|_{z_b=0} = \frac{1}{m_z} \frac{d\varphi_c(z)}{dz} \Big|_{z_b=0}, \quad (11)$$

где m_z — значение эффективной массы электрона по направлению z, соответственно слева от границы $z = z_b - 0$ и справа от границы $z = z_b + 0$.

2. Расчет туннельной прозрачности

Коэффициент туннелирования электронов кремния рассчитывается численно на основе уравнения (8), дополненного уравнениями для огибающей блоховской функции зоны проводимости кремния и уравнения Шредингера в вакууме с граничными условиями (11). Потенциал V(z) в вакууме задавался в простейшем случае в виде $V(z) = -eF_z$, где F тянущее электрическое поле у эмитирующей поверхности, в окисле — в виде $-eF_{ox}z$. Программа расчета предусматривает также использование потенциала, учитывающего известным образом силы электрического изображения [17]. Влияние электрического поля, проникающего в полупроводник, на туннельную прозрачность не учитывается.

Для расчета коэффициента туннелирования известный метод [18] модифицировался для применения к исследуемой задаче. Особенность уравнения (8) по



Рис. 1. Энергетическая зависимость коэффициента туннелирования через окисный слой толщиной 1 mm. *F* (10⁷ V/cm): *a* — 2, *b* — 4. *1* — многозонная модель, *2* — однозонная модель.



Рис. 2. Энергетическая зависимость коэффициента туннелирования через окисный слой толщиной 1.5 nm в поле $F = 2 \cdot 10^7 \text{ V/cm}$. 1— многозонная модель, 2— однозонная модель.

сравнению с обычным уравнением Шредингера состоит в том, что кинетическая энергия движения электрона в z-направлении не является простой аддитивной функцией полной и потенциальной энергии. Это требует изменения вычислительной процедуры. Модель и алгоритм легли в основу прикладного пакета программ "Барьер" для расчета туннельной прозрачности на IBM PC, разработанного О.И. Казьминым с участием одного из авторов (В.Ф.).

На рис. 1,*a,b* и 2 показаны рассчитанные численно энергетические зависимости коэффициента туннелирования $D(\varepsilon)$ при различных значениях тянущего поля F для толщин окисла d = 10 и 15 Å для $k_{\parallel} = 0$ и энергии ε , отсчитанной от дна зоны проводимости кремния. Для сравнения приведены также зависимости $D(\varepsilon)$, рассчитанные при тех же значениях F и d в однозонной модели для электронных состояний в окисле, описываемых уравнением Шредингера для огибающей блоховских волновых функций зоны проводимости окисла $\varphi_c(z)$ с той же эффективной массой $m_{\rm ox}$ и теми же условиями сшивки (11).

Как видно из этих рисунков, значения коэффициента туннелирования, вычисленные в различных моделях, существенно отличаются: при не слишком больших энергиях разница достигает нескольких порядков. Указанные различия связаны с многозонной природой состояний туннелирующего электрона в запрещенной зоне окисла. Происходит эффективное "утяжеление" электрона, которое тем больше, чем глубже состояние расположено в запрещенной зоне. При малых энергиях состояние туннелирующего электрона в значительной части окисла лежит глубоко в запрещенной зоне, поэтому именно при этих энергиях многозонная модель (8) приводит к значительному уменьшению коэффициента туннельной прозрачности по сравнению с однозонной моделью. При больших энергиях это различие, естественно, уменьшается, так как уменьшается доля областей, где состояние туннелирующего электрона лежит глубоко в запрещенной зоне окисла (рис. 3). Обратим также внимание на то, что при больших тянущих полях в спектре коэффициента туннельной прозрач-



Рис. 3. Энергетическая схема туннелирования электронов кремния через окисный слой.

ности возникают области немонотонности, которые, видимо, связаны со сложной формой барьера и наличием областей как надбарьерного, так и подбарьерного прохождения в некоторых диапазонах энергии.

3. Оценка вероятности туннелирования с рассеянием импульса

В настоящем разделе оценивается туннелирование из энергетических долин, расположенных на кристаллографических осях, параллельных эмитирующей поверхности. Оно возможно, как указывалось, лишь при рассеянии импульса с изменением компоненты волнового вектора в плоскости поверхности на величину порядка вектора обратной решетки.

Учтем, например, переходы с испусканием фонона из рассматриваемых долин в состояния под центральной вышерасположенной долиной кремния с симметрией Γ_2 , совпадающей с симметрией зоны проводимости окисла.

Туннельный ток определяется известным выражением

$$I_1 = \frac{2\pi e}{\hbar} \sum_{\mathbf{k}} \left| \langle f | H_{e-f} | i \rangle \right|^2 \delta(E_i - E_f - \hbar \omega_0), \quad (12)$$

где H_{e-f} — гамильтониан электрон-фононного взаимодействия через деформационный потенциал, $\langle f |$ и $|i\rangle$ — соответственно конечное и начальное состояния электрон-фононной системы, а E_f и E_i — энергии электрона в этих состояниях, отсчитанные от дна зоны проводимости кремния, ω_0 — частота фонона. Суммирование ведется по всем конечным состояниям электрона **k**.

Огибающую блоховской функции электрона в начальном состоянии $|i\rangle$ в кремнии выберем в виде $\psi_i(\boldsymbol{\rho},z) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sin kz e^{i\mathbf{k}_{\parallel}\boldsymbol{\rho}}$, где Ω — нормировочный объем, а в плоскости раздела кремний-окисел принято z = 0.

Для упрощения оценки при определении конечного состояния электрона пренебрежем электрическим полем в вакууме и используем квазиклассическое приближение в области окисла, считая, что во всем окисле $E_f < E_{cox}$, где E_{cox} — дно зоны проводимости окисла. Тогда для волновой функции конечного состояния электрона можно положить

$$\psi_f(\boldsymbol{\rho}, z) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\mathbf{k}_{\parallel}\boldsymbol{\rho}}$$

$$\times \begin{cases} C_1 e^{k'z}, & z \leq 0, \\ C_2 \exp\left(\int_0^z k_{\text{ox}}(z')dz'\right) + C_2' \exp\left(-\int_0^z k_{\text{ox}}(z')dz'\right), \\ & 0 < z < d, \\ \sin(k_v z + \delta), & z > d. \end{cases}$$
(13)

Здесь

$$k' = \sqrt{2m'(E_0 - E_f) + k_{\parallel}'^2}/\hbar,$$

$$k_{\rm ox}(z) = \sqrt{2m_{\rm ox}[\Delta E_c + V(z) - E_f]}/\hbar,$$

$$k_v = \sqrt{2m_0[E_f - V(d)]}/\hbar,$$
(14)

 E_0 — энергетический зазор между минимумами основных долин и упомянутой выше центральной долины, которую мы в целях упрощения считаем изотропной, m' — эффективная масса электрона в этой долине, ΔE_c — высота барьера на границе кремний-окисел.

Используя условие сшивки (11), получим при z < 0

$$\psi_f(\boldsymbol{\rho}, z) = \frac{A}{\sqrt{\Omega}} e^{i\mathbf{k}'\boldsymbol{\rho} + k'z}, \qquad (15)$$

где постоянная А равна

$$A = 2 \left[1 + \alpha^2 \right]^{-1/2} [1 + \beta]^{-1} \int_0^d k(z) dz,$$

$$\alpha = m_0 k_v / m_{\rm ox} k_{\rm ox}(0), \quad \beta = m_{\rm ox} k_v / m' k_{\rm ox}(0).$$
 (16)

Приближенное вычисление матричного элемента $\langle f | H_{e-f} | i \rangle$ приводит к следующей оценке туннельного тока (12):

$$I_{1} = \frac{e}{\tau} \frac{\Delta E_{c}}{\sqrt{(E_{0} - E_{i} + \hbar\omega_{0})E_{i}}} \frac{\sqrt{m_{\text{ox}}}}{m_{d}^{3/2}} T_{\text{ox}}.$$
 (17)

Здесь мы ввели стандартное время электрон-фононных столкновений τ [19] с деформационным потенциалом D_0 ,

$$\tau^{-1} = \frac{D_0^2 m^{3/2} \sqrt{E_i}}{\sqrt{2\pi\hbar^3 \rho \omega_0}},$$
(18)

где m_d — эффективная масса плотности состояний в зоне проводимости кремния, ρ — плотность кристаллического кремния, и квазиклассический коэффициент прозрачности окисного барьера

$$T_{\rm ox} = (1+\beta)^{-2} (1+\alpha^2)^{-1} \\ \times \exp\left[(-2)^d \int_0^d dz \, k_2(z)\right] k = 0.$$
(19)

Для интересующих нас энергий оценка (17) дает $J_1 \approx \frac{e}{\tau} T_{\text{ох}}$. Для туннельного тока из долины, лежащей на оси [001], по порядку величины можно записать

$$J_0 \approx \frac{1}{\hbar} e E_i T_{\rm ox} + J_1.$$
 (20)

Отношение J_1/J_0 составляет для $E_i \geqslant kT$

$$\frac{J_1}{J_0} \approx \frac{\hbar}{\tau E_i} \approx 10^{-4},\tag{21}$$

если принять типичное значение $\tau \approx 10^{-11}$ s и T = 300 K. Оценка (21) позволяет пренебречь непрямыми туннельными переходами из четырех долин по осям [100] и [010], что было сделано в разделе 2.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что полевая эмиссия с грани [001] кремния через окисный слой осуществляется из двух долин, расположенных вдоль направления [001]. Величина и спектр коэффициента туннельной прозрачности существенным образом определяются сложной структурой состояний в запрещенной зоне окисла и должны вычисляться исходя из четырехзонного приближения. Расчет по стандартной модели эффективной массы дает сильно завышенные значения туннельной прозрачности, так как не учитывает эффективного "утяжеления" электрона при туннелировании по состояниям глубоко в запрещенной зоне.

Авторы благодарят О.И. Казьмина за выполнение численных расчетов.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 95-01-00384).

Список литературы

- C. Spindt, C. Holland, R. Stowell. Appl. Surf. Sci. 16, 268 (1983).
- [2] K. Betsui. Tech. Dig. of IVMC-91. Nagahama (1991). P. 26.
- [3] R. Meyer. Ibid. P. 6.
- [4] J. Browing. Techn Digest of 8th IVMC (Portland, Oregon, USA, July 30-Aug.3, 1995). P. 1–4.
- [5] Y. Toma, S. Kanemaru, J. Itoh. Ibid. P. 9–13.
- [6] G.G. Lee, H.Y. Ahn, J.D. Lee, H.S. Park. Ibid. P. 14-16.
- [7] D.V. Eremtchenko, V.I. Makhov. Surf. Sci. 266, 63 (1992).
- [8] В.А. Федирко. В кн.: Тез. докл. IV Всерос. науч.техн. конф. "Физика окисных пленок". Петрозаводск (1994). С. 76.
- [9] Л.В. Келдыш. Глубокие уровни в полупроводниках.
 ЖЭТФ 45, 2(8), 364 (1983).
- [10] M. Lenzlinger, E.H. Snow. J. Appl. Phys. 40, 278 (1963).
- [11] А.П. Ковговцев. ФТТ **21**, *10*, 3055 (1979).
- [12] J. Moserjiam. J. Vac. Sci. Tech. 11, 6, 996 (1974).
- [13] T. Ando, S. Mori. Surf. Sci. **113**, 124 (1982).
- [14] В.А. Волков, Т.Н. Пинскер. ЖЭТФ **70**, *76*, 2268 (1974).
- [15] Qi-Gao Zhu, H. Kroemer. Phys. Rev. B 27, 6, 3519 (1983).
- [16] В.Д. Шадрин. ФТП 24, 3, 456 (1990).
- [17] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. ФМ, М. (1959). С. 60.
- [18] J. Ando, T. Itoh. J. Appl. Phys., 4, 1497 (1987).
- [19] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Т. Калашников. Физика полупроводников. Наука, М. (1977). С. 473.